

ユーザーズガイド

～SANブート編～

HA8000/RS220-h LM2

HA8000/RS210-h LM2

HA8000

2013年9月～モデル

マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。
このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

登録商標・商標

Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、Xeon はアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標または登録商標です。

Linux は Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Red Hat は米国およびその他の国における Red Hat, Inc. の商標または登録商標です。

VMware、vCenter、VMware vSphere、ESX、ESXi は米国およびその他の国における VMware, Inc. の登録商標または商標です。

80PLUS は、米国 Ecos Consulting, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

そのほか、本マニュアル中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

発行

2013年9月（初版）

著作権

このマニュアルの内容はすべて著作権によって保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

© Hitachi, Ltd. 2013. All rights reserved.

お知らせ

重要なお知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複製することは固くお断りします。
- 本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。
- 本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いません。
なお、保証と責任については保証書裏面の「保証規定」をお読みください。

システム装置の信頼性について

ご購入いただきましたシステム装置は、一般事務用を意図して設計・製作されています。生命、財産に著しく影響のある高信頼性を要求される用途への使用は意図されていませんし、保証もされていません。このような高信頼性を要求される用途へは使用しないでください。

高信頼性を必要とする場合には別システムが必要です。弊社営業部門にご相談ください。

一般事務用システム装置が不適当な、高信頼性を必要とする用途例

・化学プラント制御 ・医療機器制御 ・緊急連絡制御など

規制・対策などについて

□ 電波障害自主規制について

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

□ 電源の瞬時電圧低下対策について

本製品は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対して不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお勧めします。

(詳しくは本文をご参照ください。)

□ 高調波電流規格：JIS C 61000-3-2 適合品

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 — 第 3-2 部：限度値 — 高調波電流発生限度値（1 相当りの入力電流が 20A 以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

□ 雑音耐力について

本製品の外来電磁波に対する耐力は、国際電気標準会議規格 IEC61000-4-3「放射無線周波電磁界イミュニティ試験」のレベル 2 に相当する規定に合致していることを確認しております。

なお、レベル 2 とは、対象となる装置に近づけないで使用されている低出力の携帯型トランシーバから受ける程度の電磁環境です。

□ 輸出規制について

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規制など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、お買い求め先にお問い合わせください。

また、本製品に付属する周辺機器やソフトウェアも同じ扱いとなります。

□ 海外での使用について

本製品は日本国内専用です。国外では使用しないでください。

なお、他国には各々の国で必要となる法律、規格などが定められており、本製品は適合していません。

□ システム装置の廃棄について

事業者が廃棄する場合、廃棄物管理表（マニフェスト）の発行が義務づけられています。詳しくは、各都道府県産業廃棄物協会にお問い合わせください。廃棄物管理表は（社）全国産業廃棄物連合会に用意されています。個人が廃棄する場合、お買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。

また、システム装置内の電池を廃棄する場合もお買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。

システム装置の廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

システム装置を譲渡あるいは廃棄するときには、ハードディスク / SSD の重要なデータ内容を消去する必要があります。

ハードディスク / SSD 内に書き込まれた「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ゴミ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ゴミ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ソフトで初期化（フォーマット）する
- OS を再インストールする

などの作業をしますが、これらのことをしても、ハードディスク / SSD 内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけです。つまり、一見消去されたように見えますが、OS のもとでそれらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけであり、本来のデータは残っているという状態にあります。

したがって、データ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、システム装置のハードディスク / SSD 内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

ハードディスク / SSD 上の重要なデータの流出を回避するため、システム装置を譲渡あるいは廃棄をする前に、ハードディスク / SSD に記録された全データをお客様の責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、ハードディスク / SSD を金づちや強磁気により物理的・磁氣的に破壊して、データを読みなくすることをお勧めします。

なお、ハードディスク / SSD 上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくシステム装置を譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますため、十分な確認を行う必要があります。

はじめに

このたびは日立のシステム装置をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このマニュアルは、システム装置の設置と接続や取り扱いの注意など、SAN ブート環境で使用するために必要な事柄について記載しています。

マニュアルの表記

マニュアル内で使用しているマークの意味は次のとおりです。

 警告	これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
 注意	これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
通知	これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。
 制限	システム装置の故障や障害の発生を防止し、正常に動作させるための事項を示します。
 補足	システム装置を活用するためのアドバイスを示します。

□ システム装置の表記について

このマニュアルでは、システム装置を装置と略して表記することがあります。

また、システム装置を区別する場合には次のモデル名で表記します。

RS220-h LM2 モデル

RS210-h LM2 モデル

□ オペレーティングシステム (OS) の略称について

このマニュアルでは、次の OS 名称を省略して表記します。

- Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 日本語版
(以下 Windows Server 2012 Standard または Windows Server 2012、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter 日本語版
(以下 Windows Server 2012 Datacenter または Windows Server 2012、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版
(以下 Windows Server 2008 R2 Standard または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版
(以下 Windows Server 2008 R2 Enterprise または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter 日本語版
(以下 Windows Server 2008 R2 Datacenter または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版
(以下 Windows Server 2008 Standard または Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 日本語版
(以下 Windows Server 2008 Enterprise または Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter 日本語版
(以下 Windows Server 2008 Datacenter または Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V® 日本語版
(以下 Windows Server 2008 Standard without Hyper-V または
Windows Server 2008 Standard、Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-V® 日本語版
(以下 Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V または
Windows Server 2008 Enterprise、Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter without Hyper-V® 日本語版
(以下 Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V または
Windows Server 2008 Datacenter、Windows Server 2008、Windows)
- Red Hat Enterprise Linux Server 6.4 (64-bit x86_64)
(以下 RHEL6.4 (64-bit x86_64) または RHEL6.4、RHEL6、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux Server 6.4 (32-bit x86)
(以下 RHEL6.4 (32-bit x86) または RHEL6.4、RHEL6、Linux)
- VMware vSphere® ESXi™ 5.1
(以下 VMware vSphere ESXi 5.1 または VMware vSphere ESXi、VMware)

次のとおり、省略した「OS 表記」は、「対象 OS」中のすべてまたは一部を表すときに用います。

OS 表記	対象 OS
Windows Server 2012 Standard *1	・ Windows Server 2012 Standard *1
Windows Server 2012 Datacenter *1	・ Windows Server 2012 Datacenter *1
Windows Server 2012 *1	・ Windows Server 2012 Standard *1 ・ Windows Server 2012 Datacenter *1
Windows Server 2008 R2 Standard *1	・ Windows Server 2008 R2 Standard *1
Windows Server 2008 R2 Enterprise *1	・ Windows Server 2008 R2 Enterprise *1
Windows Server 2008 R2 Datacenter *1	・ Windows Server 2008 R2 Datacenter *1
Windows Server 2008 R2 *1	・ Windows Server 2008 R2 Standard *1 ・ Windows Server 2008 R2 Enterprise *1 ・ Windows Server 2008 R2 Datacenter *1
Windows Server 2008 Standard *2	・ Windows Server 2008 Standard *2 ・ Windows Server 2008 Standard without Hyper-V *2
Windows Server 2008 Enterprise *2	・ Windows Server 2008 Enterprise *2 ・ Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V *2
Windows Server 2008 Datacenter *2	・ Windows Server 2008 Datacenter *2 ・ Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V *2
Windows Server 2008 *2	・ Windows Server 2008 Standard *2 ・ Windows Server 2008 Enterprise *2 ・ Windows Server 2008 Datacenter *2 ・ Windows Server 2008 Standard without Hyper-V *2 ・ Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V *2 ・ Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V *2
Windows	・ Windows Server 2012 Standard *1 ・ Windows Server 2012 Datacenter *1 ・ Windows Server 2008 R2 Standard *1 ・ Windows Server 2008 R2 Enterprise *1 ・ Windows Server 2008 R2 Datacenter *1 ・ Windows Server 2008 Standard *2 ・ Windows Server 2008 Enterprise *2 ・ Windows Server 2008 Datacenter *2 ・ Windows Server 2008 Standard without Hyper-V *2 ・ Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V *2 ・ Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V *2
RHEL6.4 RHEL6 Linux	・ RHEL6.4 (64-bit x86_64) ・ RHEL6.4 (32-bit x86)
VMware vSphere ESXi 5.1 VMware vSphere ESXi VMware	・ VMware vSphere ESXi 5.1

*1 64bit 版のみ提供されます。

*2 「OS 表記」および「対象 OS」において、32bit 版のみを対象とする場合、名称末尾に“32bit 版”を追記します。
また、64bit 版のみを対象とする場合、名称末尾に“64bit 版”を追記します。

また、Windows の Service Pack についても SP と表記します。

安全にお使いいただくために

安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは安全警告記号と「警告」、「注意」および「通知」という見出し語を組み合わせたものです。

	これは、安全警告記号です。人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用います。起こりうる傷害または死を回避するためにこのシンボルのあとに続く安全に関するメッセージにしたがってください。
 警告	これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
 注意	これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

通知	これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。
-----------	---------------------------------------



【表記例 1】 感電注意

⚡の図記号は注意していただきたいことを示し、⚡の中に「感電注意」などの注意事項の絵が描かれています。



【表記例 2】 分解禁止

🚫の図記号は行ってはいけないことを示し、🚫の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描かれています。

なお、🚫の中に絵がないものは、一般的な禁止事項を示します。



【表記例 3】 電源プラグをコンセントから抜け

🔌の図記号は行っていただきたいことを示し、🔌の中に「電源プラグをコンセントから抜け」などの強制事項の絵が描かれています。

なお、🔌は一般的に行っていただきたい事項を示します。

安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- 操作は、このマニュアル内の指示、手順にしたがって行ってください。
- 本製品やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。
- 本製品に搭載または接続するオプションなど、ほかの製品に添付されているマニュアルも参照し、記載されている注意事項を必ず守ってください。

これを怠ると、人身上の傷害やシステムを含む財産の損害を引き起こすおそれがあります。

操作や動作は

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。

本製品について何か問題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

自分自身でもご注意を

本製品やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作にあたっては、指示にしたがうだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

一般的な安全上の注意事項

本製品の取り扱いにあたり次の注意事項を常に守ってください。



電源コードの取り扱い

電源コードは付属のものおよびサポートオプションを使用し、次のことに注意して取り扱ってください。取り扱いを誤ると、電源コードの銅線が露出したり、ショートや一部断線で過熱して、感電や火災の原因となります。

- 物を載せない
- 引っぱらない
- 押し付けない
- 折り曲げない
- ねじらない
- 加工しない
- 熱器具のそばで使用しない
- 加熱しない
- 束ねない
- ステップルなどで固定しない
- コードに傷が付いた状態で使用しない
- 紫外線や強い可視光線を連続して当てない
- アルカリ、酸、油脂、湿気へ接触させない
- 高温環境で使用しない
- 定格以上で使用しない
- ほかの装置で使用しない
- 電源プラグを持たずにコンセントの抜き差しをしない
- 電源プラグをねれた手で触らない

なお、電源プラグはすぐに抜けるよう、コンセントの周りには物を置かないでください。



タコ足配線

同じコンセントに多数の電源プラグを接続するタコ足配線はしないでください。コードやコンセントが過熱し、火災の原因となるとともに、電力使用量オーバーでブレーカが落ち、ほかの機器にも影響を及ぼします。



電源プラグの接触不良やトラッキング

電源プラグは次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因となります。

- 電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。
- 電源プラグはほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などで拭き取ってから差し込んでください。
- グラグラしないコンセントを使用してください。
- コンセントの工事は、専門知識を持った技術者が行ってください。



電池の取り扱い

電池の交換は保守員が行います。交換は行わないでください。また、次のことに注意してください。取り扱いを誤ると過熱・破裂・発火などが原因となります。

- 充電しない
- ショートしない
- 分解しない
- 加熱しない
- 変形しない
- 焼却しない
- 水にぬらさない



修理・改造・分解

本マニュアルに記載のない限り、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。特に電源ユニット内部は高電圧部が数多くあり、万一触ると危険です。



レーザー光

DVD-ROM ドライブ、DVD-RAM ドライブや LAN の SFP+ モジュールなどレーザーデバイスの内部にはレーザー光を発生する部分があります。分解・改造をしないでください。また、内部をのぞきこんだりしないでください。レーザー光により視力低下や失明のおそれがあります。（レーザー光は目に見えない場合があります。）



梱包用ポリ袋

装置の梱包用エアークラップなどのポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息するおそれがあります。



電源コンセントの取り扱い

電源コンセントは、使用する電圧および電源コードに合ったものを使用してください。その他のコンセントを使用すると感電のおそれがあります。→『ユーザーズガイド ～導入編～』「1.3.3 コンセントについて」



目的以外の使用

踏み台やブックエンドなど、PC サーバとしての用途以外にシステム装置を利用しないでください。壊れたり倒れたりし、けがや故障の原因となります。



信号ケーブル

- ケーブルは足などをひっかけたり、引っばったりしないように配線してください。引っかけたり、引っばったりするとけがや接続機器の故障の原因となります。また、データ消失のおそれがあります。
- ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の原因となります。



装置上に物を置く

システム装置の上には周辺機器や物を置かないでください。周辺機器や物がすべり落ちてけがの原因となります。また、置いた物の荷重によってはシステム装置の故障の原因となります。



ラックキャビネット搭載時の取り扱い

ラックキャビネット搭載時、装置上面の空きエリアを棚または作業空間として使用しないでください。装置上面の空きエリアに重量物を置くと、落下によるけがの原因となります。



眼精疲労

ディスプレイを見る環境は 300 ～ 1000 ルクス の明るさにしてください。また、ディスプレイを見続ける作業をするときは1時間に10分から15分程度の休息を取ってください。長時間ディスプレイを見続けると目に疲労が蓄積され、視力の低下を招くおそれがあります。

装置の損害を防ぐための注意



装置使用環境の確認

装置の使用環境は『ユーザーズガイド ～導入編～』「1.2 設置環境」に示す条件を満足してください。たとえば、温度条件を超える高温状態で使用すると、内部の温度が上昇し装置の故障の原因となります。



使用する電源

使用できる電源は AC100V または AC200V です。それ以外の電圧では使用しないでください。電圧の大きさにしたがって内部が破損したり過熱・劣化して、装置の故障の原因となります。



温度差のある場所への移動

移動する場所間で温度差が大きい場合は、表面や内部に結露することがあります。結露した状態で使用すると装置の故障の原因となります。すぐに電源を入れたりせず、使用する場所で数時間そのまま放置し、室温と装置内温度がほぼ同じに安定してから使用してください。たとえば、5℃の環境から 25℃の環境に持ち込む場合、2時間ほど放置してください。



通気孔

通気孔は内部の温度上昇を防ぐためのものです。物を置いたり立てかけたりして通気孔をふさがないでください。内部の温度が上昇し、発煙や故障の原因となります。また、通気孔は常にほこりが付着しないよう、定期的に点検し、清掃してください。



装置内部への異物の混入

装置内部への異物の混入を防ぐため、次のことに注意してください。異物によるショートや異物のたい積による内部温度上昇が生じ、装置の故障の原因となります。

- 通気孔などから異物を中に入れない
- 花ピン、植木鉢などの水の入った容器や虫ピン、クリップなどの小さな金属類を装置の上や周辺に置かない
- 装置のカバーを外した状態で使用しない



強い磁気の発生体

磁石やスピーカなどの強い磁気を発生するものを近づけないでください。システム装置の故障の原因となります。



落下などによる衝撃

落下させたりぶつけるなど、過大な衝撃を与えないでください。内部に変形や劣化が生じ、装置の故障の原因となります。



接続端子への接触

コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしてショートさせないでください。発煙したり接触不良の故障の原因となります。



煙霧状の液体

煙霧状の殺虫剤などを使用するときは、事前にビニールシートなどでシステム装置を完全に包んでください。システム装置内部に入り込むと故障の原因となります。また、このときシステム装置の電源は切ってください。



装置の輸送

システム装置を輸送する場合、常に梱包を行ってください。また、梱包する際はマザーボード側（システム装置背面から見てコネクタ類のある側）が下となるよう、向きに注意してください。梱包しなかったり、間違った向きで輸送すると、装置の故障の原因となります。なお、工場出荷時の梱包材の再利用は 1 回のみ可能です。



サポート製品の使用

流通商品のハードウェア・ソフトウェア（他社から購入される Windows も含む）を使用された場合、システム装置が正常に動作しなくなったり故障したりすることがあります。この場合の修理対応は有償となります。システム装置の安定稼動のためにも、サポートしている製品を使用してください。



バックアップ

ハードディスク / SSD のデータなどの重要な内容は、補助記憶装置にバックアップを取ってください。ハードディスク / SSD が壊れると、データなどがすべてなくなってしまいます。



ディスクアレイを構成するハードディスク / SSD の複数台障害

リビルドによるデータの復旧、およびリビルド後のデータの正常性を保証することはできません。リビルドを行ってディスクアレイ構成の復旧に成功したように見えても、リビルド作業中に読めなかったファイルは復旧できません。

障害に備え、必要なデータはバックアップをお取りください。

なお、リビルドによるデータ復旧が失敗した場合のリストアについては、お客様ご自身で行っていただく必要があります。

（リビルドによる復旧を試みる分、復旧に時間がかかります。）

本マニュアル内の警告表示

警告

周辺機器の接続

周辺機器を接続するときは、特に指示がない限りすべての電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類を装置から抜いてください。感電や装置の故障の原因となります。

また、マニュアルの説明にしたがい、マニュアルで使用できることが明記された周辺機器・ケーブル・電源コードを使用してください。それ以外のものを使用すると、接続仕様の違いにより周辺機器や装置の故障、発煙、発火や火災の原因となります。

【関連ページ】 → [P.13](#)

注意

本マニュアル内にはありません。

通知

本マニュアル内にはありません。

目次

登録商標・商標	ii
発行	ii
著作権	ii
お知らせ	iii
重要なお知らせ	iii
システム装置の信頼性について	iii
規制・対策などについて	iii
システム装置の廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意	v
はじめに	vi
マニュアルの表記	vi
安全にお使いいただくために	ix
一般的な安全上の注意事項	x
装置の損害を防ぐための注意	xii
本マニュアル内の警告表示	xiv
目次	xv
1 お使いになる前に	1
1.1 SAN ブートの概要	2
1.1.1 SAN ブートとは	2
1.1.2 SAN ブートの構成例	2
1.2 SAN ブートの構成条件	5
1.2.1 システム構成条件	5
1.2.2 SAN ブートの接続例	6
1.3 SAN ブートの制限	9
1.3.1 SAN ブート使用上の制限	9
2 SAN ブートの構築手順	11
2.1 SAN ブート環境構築の流れ	12
2.1.1 構築手順	12
2.2 外付けディスクアレイ装置の接続	13
2.2.1 Fibre Channel ケーブルの接続	13
2.2.2 LAN ケーブルの接続	14

2.3 外付けディスクアレイ装置の設定	15
2.3.1 初期設定	15
2.3.2 RAID グループの作成	15
2.3.3 LU の作成	15
2.3.4 LU のアクセス設定 (LU マッピング)	15
2.4 システム装置の設定	17
2.4.1 Fibre Channel ポード*の設定	17
2.4.2 ブート順位の設定	18
2.5 OS のインストール	19
2.6 パス 2 重化ソフトウェアのインストール	20
索引	21

1

お使いになる前に

この章では、SAN ブートの概要や運用前に知っておいていただきたい内容について説明します。

1.1 SAN ブートの概要.....	2
1.2 SAN ブートの構成条件.....	5
1.3 SAN ブートの制限.....	9

1.1 SAN ブートの概要

ここでは SAN ブートの概要および構成例を説明します。

1.1.1 SAN ブートとは

SAN ブートとは、システム装置に搭載した内蔵ハードディスクではなく、Fibre Channel インタフェースで接続した外付けディスクアレイ装置から OS をブートする機能です。

SAN ブートの主なメリットは次のとおりです。

- 耐障害性に優れた外付けディスクアレイ装置を使用することで、障害の発生頻度が減少する
- 複数のシステム装置のディスクを統合でき、運用管理が容易になる

…
補足

SAN ブート構成時は、システム装置に内蔵ハードディスク / SSD を搭載できません。

1.1.2 SAN ブートの構成例

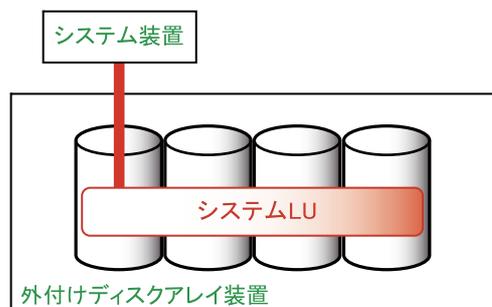
SAN ブートの構成例をいくつか示します。

…
補足

- ディスクアレイ装置は、1つの RAID グループを論理的な複数のハードディスク領域に分けることができます。分けられた論理的なハードディスク領域のことを LU (Logical Unit : ロジカルユニット) と呼びます。分けられた LU は識別するために LUN (Logical Unit Number : ロジカルユニット番号) が付与されます。OS は 1つの LU を 1台のハードディスクとして認識します。
- ここでは、OS をインストールするための LU を「システム LU」、OS 以外のデータを格納するための LU を「データ LU」と表記します。

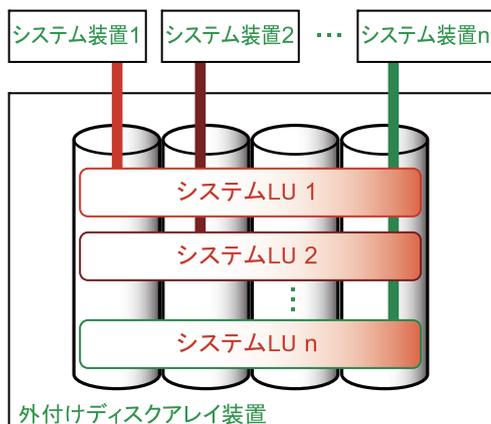
(1) RAID グループにシステム LU を 1つ作成した場合の構成例

1つの RAID グループに対して 1つのシステム LU を作成した場合の構成例は次のとおりです。



(2) RAID グループにシステム LU を複数作成した場合の構成例

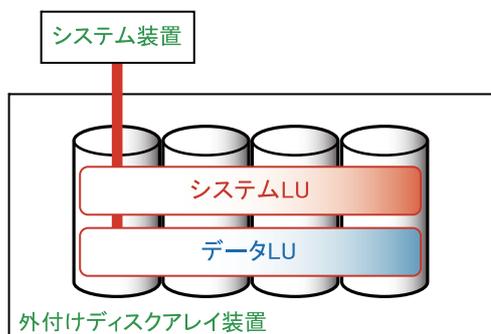
1 つの RAID グループに対して複数のシステム LU を作成した場合の構成例は次のとおりです。



この構成例では、アクセス競合がボトルネックとなり、OS 性能や安全性に影響を与える可能性があります。このため、事前に十分な検証を行ってください。

(3) RAID グループに LU を複数作成し、システム LU、データ LU と分けて作成した場合の構成例

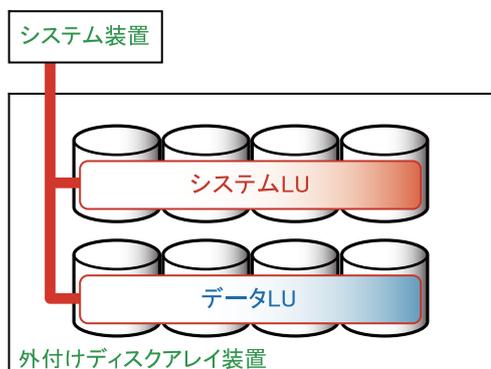
1 つの RAID グループに対して複数の LU を作成し、システム LU とデータ LU に分けた場合の構成例は次のとおりです。



この構成例では、システムとデータが同一 RAID グループ上にあるため、データに高い I/O 負荷がかかる場合、アクセス競合により性能が劣化し、予期せぬ事態が発生するおそれがあります。また、ハードディスクの 2 重障害などが発生した場合、OS とデータが両方破損するおそれがあります。

(4) RAID グループを複数作成し、システム LU、データ LU をそれぞれの RAID グループに分けて作成した場合の構成例

システム LU およびデータ LU をそれぞれ違う RAID グループで作成した場合の構成例は次のとおりです。



この構成例では、システムとデータの I/O 負荷が分散されます。

▶ システム性能設計のポイント

システムとデータの I/O 負荷を分散させ、安定したディスク性能を確保するために、SAN ブートではシステム LU とデータ LU をそれぞれ別の RAID グループに作成することをお勧めします。

また、システム LU には OS のブート領域のほかにもスワップファイルなどのファイルがあり、十分な I/O 性能を確保しないと OS 動作が不安定になる可能性があります。このため、業務アプリケーションを安定して稼働させるために、次のような構成をお勧めします。

- システムLUのホストグループとデータLUのホストグループを、それぞれ別のコントローラおよびポートに割り当てる
- システムLUのアクセスパス(正/副)およびデータLUのアクセスパス(正/副)を、それぞれ別のポートに割り当てる

ホストグループやアクセスパスの設定については、外付けディスクアレイ装置のマニュアルをご参照ください。

1.2 SAN ブートの構成条件

ここでは、SAN ブートを使用するための構成条件を説明します。

1.2.1 システム構成条件

RS220-h LM2、RS210-h LM2 モデルにおいて、次の構成で SAN ブートをサポートします。

構成項目	サポート対象
Fibre Channel ボード	<ul style="list-style-type: none"> ■ CC7831/CC7832 (1 チャンネル) *1 *2 ■ CC7841/CC7842 (2 チャンネル) *1 *2
外付けディスクアレイ装置	<ul style="list-style-type: none"> ■ 日立ディスクアレイシステム *3 <ul style="list-style-type: none"> ◆ Hitachi Adaptable Modular Storage 2000 (AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010) ◆ Hitachi Universal Storage Platform V (USP V/H24000) ◆ Hitachi Universal Storage Platform VM (USP VM/H20000) ◆ Hitachi Unified Storage (HUS 150/130/110, HUS VM) ◆ Hitachi Virtual Storage Platform (VSP/VP9500) ■ エントリークラスディスクアレイ装置 <ul style="list-style-type: none"> ◆ BR1650E/BR1650S
OS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Windows Server 2012 ■ Windows Server 2008 R2 (SP1) ■ Windows Server 2008 (SP2) ■ RHEL6.4 ■ VMware vSphere ESXi 5.1
パス 2 重化ソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> ■ Windows <ul style="list-style-type: none"> ◆ Hitachi Dynamic Link Manager (HDLM) ◆ Hitachi Dynamic Link Manager Light (HDLM Light) ◆ Windows マルチパス I/O ■ RHEL6.4 <ul style="list-style-type: none"> ◆ Hitachi Dynamic Link Manager (HDLM) ◆ Hitachi Dynamic Link Manager Light (HDLM Light) ◆ Hitachi Fibre Channel - Path Control Manager Premium Edition for Linux (HFC-PCM PE) ■ VMware vSphere ESXi 5.1 <ul style="list-style-type: none"> ◆ Hitachi Dynamic Link Manager (HDLM) ◆ VMware 標準マルチパス機能

*1 運用時、パスを 2 重化する必要があります。CC7831/CC7832 を使用する場合、システム装置に 2 枚搭載する必要があります。なお、OS およびパス 2 重化ソフトウェアは、シングルパス構成でインストールします。

*2 UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ブートを行う場合、Fibre Channel ボード (CC7831/CC7832/CC7841/CC7842) のファームウェアバージョンは "00-38-04-6F" 以降が必要です。

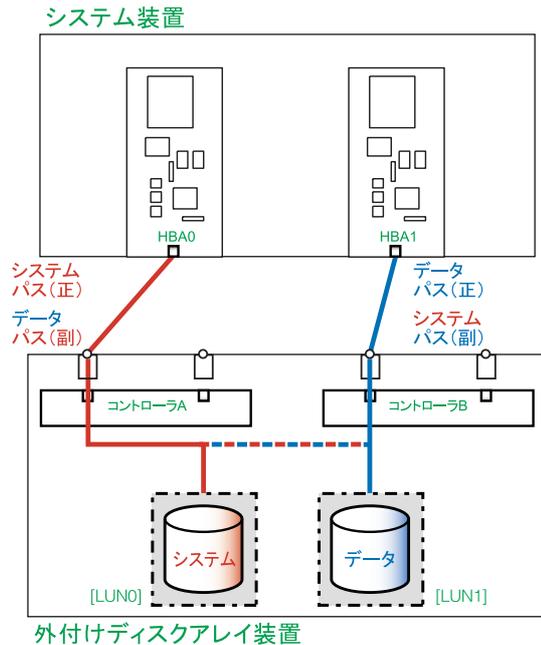
*3 Fibre Channel スイッチを経由して接続することができます。

1.2.2 SAN ブートの接続例

ここでは SAN ブートの接続例をいくつか示します。

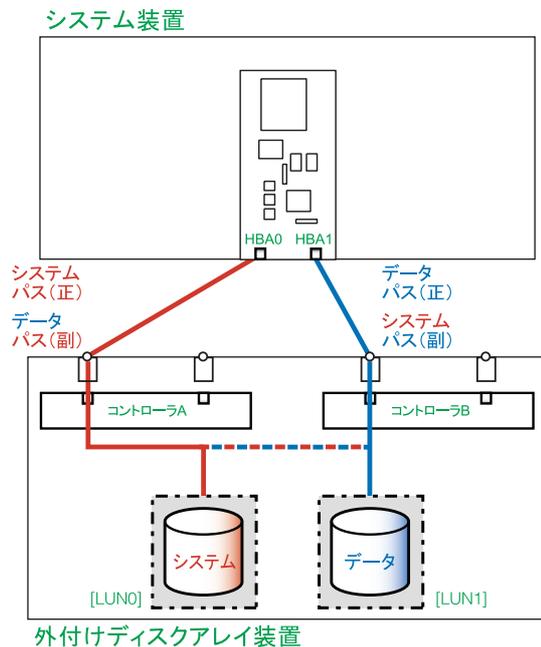
(1) 1 チャンネル Fibre Channel ボードを使用する場合 (Fibre Channel スイッチなし)

パスを 2 重化するために、Fibre Channel ボード (CC7831/CC7832) は 2 枚必要となります。



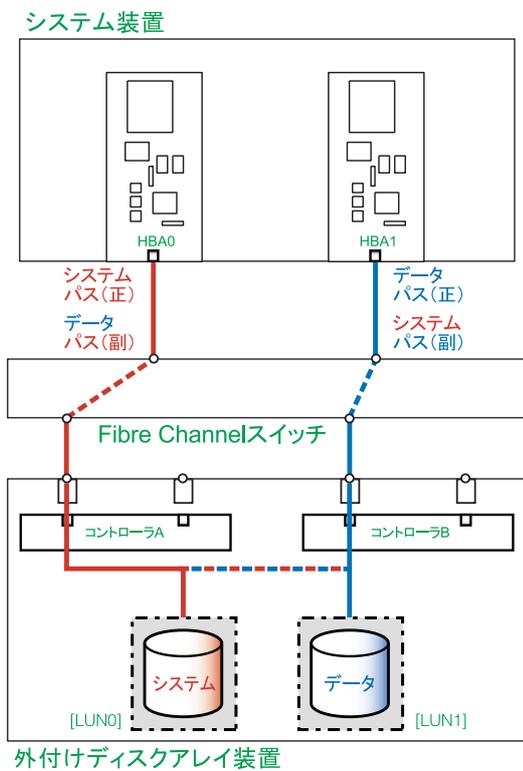
(2) 2 チャンネル Fibre Channel ボードを使用する場合 (Fibre Channel スイッチなし)

パスを 2 重化するために、Fibre Channel ボード (CC7841/CC7842) は最低限 1 枚必要です。



(3) 1 チャネル Fibre Channel ボードを使用する場合（Fibre Channel スイッチあり）

パスを2重化するために、Fibre Channel ボード（CC7831/CC7832）は2枚必要となります。

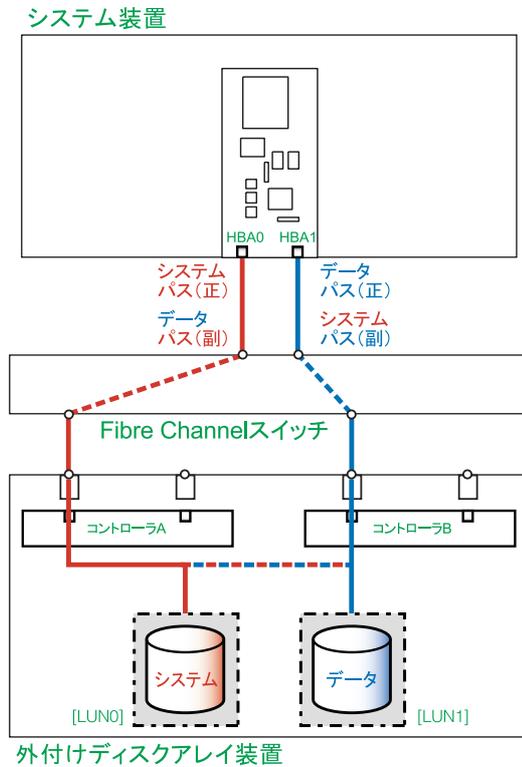


…
補足

- 外付けディスクアレイ装置にエントリーディスクアレイ装置 BR1650E/BR1650Sを使用する場合は、この構成をサポートしていません。
- Fibre Channel スイッチについても冗長化されることをお勧めします。

(4) 2チャンネル Fibre Channel ボードを使用する場合（Fibre Channel スイッチあり）

パスを2重化するために、Fibre Channel ボード（CC7841/CC7842）は最低限1枚必要です。



…
補足

- 外付けディスクアレイ装置にエントリーディスクアレイ装置 BR1650E/BR1650Sを使用する場合は、この構成をサポートしていません。
- Fibre Channel スイッチについても冗長化されることをお勧めします。

1.3 SAN ブートの制限

ここでは、SAN ブートの使用上の制限について説明します。

1.3.1 SAN ブート使用上の制限

- Windows BitLocker（ドライブ暗号化機能）はサポートしていません。
- 運用時、システム装置と外付けディスクアレイ装置を接続するパスがシングルパスの構成はサポートしていません。パスは2重化（マルチパス化）する必要があります。また、パスの2重化にはシステム装置にマルチパスを管理するソフトウェアをインストールする必要があります。

なお、OS やパス2重化ソフトウェアのインストール時は、シングルパスの構成にする必要があります。パスの2重化設定は、OS およびパス2重化ソフトウェアのインストールが完了したあとに行ってください。

- システム装置に搭載する Fibre Channel ボードは、PCI バス No. の値が小さい（バスキャン順が高い）拡張スロットから順に取り付けてください。
また、PCI バス No. の値が最も小さい拡張スロットに搭載した Fibre Channel ボードのポート 0 をシステムパス（正）としてご使用ください。
拡張スロットの PCI バス No. については、『ユーザーズガイド ～オプションデバイス編～』をご参照ください。
- 外付けディスクアレイ装置にエントリーディスクアレイ装置 BR1650E/BR1650S を使用する場合、Fibre Channel スイッチを経由する構成はサポートしていません。
- 外付けディスクアレイ装置に構築可能な論理ドライブは最大 24 個です。
- システム装置への内蔵ハードディスク /SSD の搭載はサポートしていません。
- システム装置へのディスクアレイコントローラボードの搭載はサポートしていないため、「Hitachi RAID Navigator」をインストールすることはできません。
- 障害発生により、システム装置の部品を交換した場合、SAN ブートに関する設定を一部変更したり、再設定が必要になる場合があります。
- ディスクパーティションテーブルのフォーマット形式には、GPT（GUID Partition Table）と MBR（Master Boot Record）があります。GPT ディスクや MBR ディスクの詳細については次の URL をご参照ください。

[http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc773223\(WS.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc773223(WS.10).aspx)

OS をインストールする論理ドライブ（システム LU）にそれぞれのパーティションテーブルを使用する場合、次の制限があります。

- ◆ GPT を使用する場合：
システム LU から OS をブートする場合、UEFI（Unified Extensible Firmware Interface）ブートモードで行う必要があります。UEFI ブートモードは Windows Server 2012 および VMware vSphere ESXi 5.1 のみサポートしています。
OS インストール時、Windows Server 2012 の場合は UEFI ブートでインストールを行う必要があります。VMware vSphere ESXi 5.1 の場合は OS インストーラがシステム BIOS の UEFI 設定を認識してインストールするため、UEFI ブートでインストールを行う必要はありません。自動的に UEFI ブートモードでインストールされます。

- ◆ MBR を使用する場合：
システム LU は 2TB * を超えないように設定してください。MBR で識別可能な最大容量は 2TB までです。
- * 2TB は 1KB=1000 バイトとして計算した容量です。これを 1KB=1024 バイトとして計算すると 1.81TB (2,000,000,000,000 バイト) になります。

2

SAN ブートの構築手順

この章では、SAN ブートの構築手順について説明します。

2.1 SAN ブート環境構築の流れ	12
2.2 外付けディスクアレイ装置の接続.....	13
2.3 外付けディスクアレイ装置の設定.....	15
2.4 システム装置の設定.....	17
2.5 OS のインストール.....	19
2.6 パス 2 重化ソフトウェアのインストール.....	20

2.1 SAN ブート環境構築の流れ

ここでは、SAN ブート環境の構築の流れについて説明します。
システム装置の設置については『ユーザズガイド ～導入編～』をご参照ください。

2.1.1 構築手順

[外付けディスクアレイ装置の接続] P.13	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fibre Channel ケーブルの接続 ■ LAN ケーブルの接続
	
[外付けディスクアレイ装置の設定] P.15 [システム LU (正) の設定]	<ul style="list-style-type: none"> ■ 初期設定 ■ RAID グループの作成 ■ LU の作成 ■ LU のアクセス設定 (LU マッピング)
	
[システム装置の設定] P.17 [システム LU (正) の設定]	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fibre Channel ボードの設定 ■ ブート順位の設定
	
[OS のインストール] P.19	
	
[バス 2 重化ソフトウェアのインストール] P.20	
	
[外付けディスクアレイ装置の設定] P.15 [システム LU (副) の設定]	<ul style="list-style-type: none"> ■ LU のアクセス設定 (LU マッピング)
	
[システム装置の設定] P.17 [システム LU (副) の設定]	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fibre Channel ボードの設定

2.2 外付けディスクアレイ装置の接続

ここでは、システム装置と外付けディスクアレイ装置とのケーブル接続について説明します。

警告

周辺機器を接続するときは、特に指示がない限りすべての電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類を装置から抜いてください。感電や装置の故障の原因となります。

また、マニュアルの説明にしたがい、マニュアルで使用できることが明記された周辺機器・ケーブル・電源コードを使用してください。

それ以外のものを使用すると、接続仕様の違いにより周辺機器や装置の故障、発煙、発火や火災の原因となります。

2.2.1 Fibre Channel ケーブルの接続

システム装置と外付けディスクアレイ装置を Fibre Channel ケーブルで接続します。

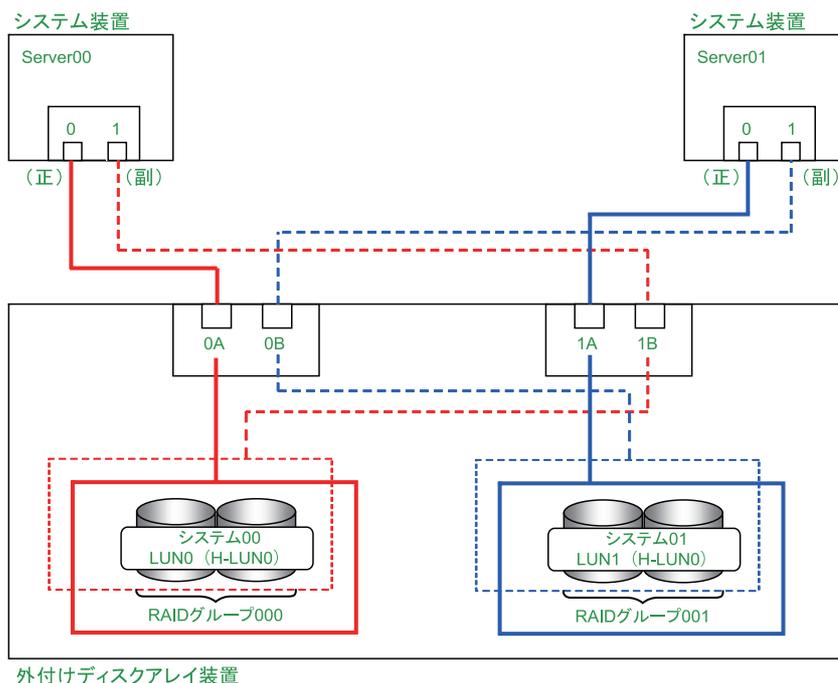
運用時、システム装置と外付けディスクアレイ装置の接続パスは 2 重化構成でご使用ください。

…
補足

外付けディスクアレイ装置に「日立ディスクアレイシステム」を使用する場合、Fibre Channel スイッチを経由して接続することもできます。

以降の手順では、次の SAN ブート構成を例に説明します。

- システム装置は「Server00」と「Server01」の 2 台構成
- 外付けディスクアレイ装置には「システム LU」のみ作成
- 外付けディスクアレイ装置にはポートが 4 つあるものとし、2 台のシステム装置をそれぞれ 2 ポートずつパスを 2 重化します。



2.2.2 LAN ケーブルの接続

外付けディスクアレイ装置の設定を行うために、管理サーバと外付けディスクアレイ装置を LAN ケーブルで接続します。管理サーバは別途用意してください。
詳細については外付けディスクアレイ装置のマニュアルをご参照ください。

2.3 外付けディスクアレイ装置の設定

ここでは外付けディスクアレイ装置の設定を説明します。

詳細な設定手順は外付けディスクアレイ装置に添付されている取扱説明書をご参照ください。

2.3.1 初期設定

外付けディスクアレイ装置の設定ソフトで転送速度やトポロジなどの設定を必要に応じて行ってください。

2.3.2 RAID グループの作成

外付けディスクアレイ装置に RAID グループを作成します。

- RAID グループ 000：システム装置「Server00」用
- RAID グループ 001：システム装置「Server01」用

2.3.3 LU の作成

作成した RAID グループに LU を作成します。

- RAID グループ 000：「LUN0」
- RAID グループ 001：「LUN1」

「RAID グループ 000」に対して「LUN0」を、「RAID グループ 001」に対して「LUN1」を作成してください。

2.3.4 LU のアクセス設定 (LU マッピング)

SAN ブート構成では、システム装置に割り当てるブートディスクをほかのシステム装置と排他アクセスとなるように構成する必要があります。このため、次のようにアクセス権を設定します。

LUN	H-LUN	外付けディスクアレイ装置の ポート番号	接続先	備考
0	0	0A	Server00 のシステム LU (正)	—
1	0	0B	Server01 のシステム LU (副)	*1
1	0	1A	Server01 のシステム LU (正)	—
0	0	1B	Server00 のシステム LU (副)	*1

*1 システム LU (副) のホストグループおよびポートの設定は、パス 2 重化ソフトウェアのインストールが完了してから行います。OS のインストール後、パス 2 重化ソフトウェアをインストールするまではシングルパス構成のまま作業を行ってください。



「H-LUN」(Host-LUN) は、システム装置に認識させる論理ユニット番号です。SAN ブートの構成では、OS の制約によりブート LUN は「0」に設定する必要があります。



外付けディスクアレイ装置のポート番号「0B」、「1B」は、パス障害などに備えた冗長パス(システム LU (副)) 用です。これらシステム LU (副) に関する作業は、OS およびパス 2 重化ソフトウェアのインストール後に行います。

2.4 システム装置の設定

ここでは外付けディスクアレイ装置に作成した LU をシステム装置から認識できるようにするための設定について説明します。

2.4.1 Fibre Channel ボードの設定

システム装置に搭載している Fibre Channel ボードのポート設定を説明します。ここでは例として Server00 ポート 0 の設定手順を説明します。

Fibre Channel ボードの設定は、HBA-BIOS セットアップメニューから行います。

(1) Fibre Channel ボードの設定順序

作成した LU をシステム装置から認識できるように、システム装置に搭載している Fibre Channel ボードのポートに対してターゲット LU を設定します。以降の設定は次の順番で行います。

対象ポート	ターゲット LU (パス)	備考
Server00 ポート 0	Server00 のシステム LU (正)	—
Server01 ポート 0	Server01 のシステム LU (正)	—
Server00 ポート 1	Server00 のシステム LU (副)	*1
Server01 ポート 1	Server01 のシステム LU (副)	*1

*1 システム LU (副) のホストグループおよびポートの設定は、パス 2 重化ソフトウェアのインストールが完了してから行います。OS のインストール後、パス 2 重化ソフトウェアをインストールするまではシングルパス構成のまま作業を行ってください。

(2) HBA-BIOS 設定の変更

Fibre Channel ボードの HBA-BIOS を無効 (DISABLE) から有効 (ENABLE) に変更します。

詳細については『HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド (BIOS/EFI 編)』をご参照ください。

…
補足

- HBA-BIOS を有効 (ENABLE) にするのは、システム LU を接続するポートのみです。データ LU を接続するポートは無効 (DISABLE) のままで使用します。
- システム LU (副) に関する作業は、OS およびパス 2 重化ソフトウェアのインストール後に行ってください。
- HBA-BIOS セットアップの「SELECT HBA」画面で、上位に表示されるポートほどポートの優先順位が高いものとなります。このため、システム LU (正) に割り当てるポートは、HBA# が「00」と表示されるポート (ポート 0) をご使用ください。
- 複数枚の Fibre Channel ボードを搭載した場合は、HBA-BIOS セットアップの「SELECT HBA」画面で表示される「PCI BUS#、PCI DEV#、PCI FUNC#」(PCI バス No.、デバイス No. 機能 No.) を確認し、搭載されている拡張スロット (PCI) の番号を判断してください。
拡張スロット (PCI) のバス No. とデバイス No. については、『ユーザーズガイド ~ オプションデバイス編 ~』をご参照ください。
- ポートを 2 つ搭載している Fibre Channel ボードを搭載した場合は、HBA-BIOS セットアップの「SELECT HBA」画面で表示される「PCI FUNC#」でポート番号を判断してください。「PCI FUNC#」の「00」がポート 0、「01」がポート 1 です。

(3) ブートデバイスの設定

Fibre Channel ボードのポートに接続されている外付けディスクアレイ装置から、ブートするデバイス（ターゲット LU）を設定します。

詳細については『HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド（BIOS/EFI 編）』をご参照ください。

…
補足

- システム LU(副)に関する作業は、OS およびバス 2 重化ソフトウェアのインストール後に行ってください。
- OS をブートするブート LUN は「0000」（LUN0）に設定します。

2.4.2 ブート順位の設定

ここでは、システム装置に搭載している Fibre Channel ボードのブート順位設定について説明します。ブート順位の設定は、システム BIOS のセットアップメニューから行います。

(1) ブート順位の設定順序

ブート順位は次の順番になるように設定してください。

対象	ブート順位	システム BIOS での表示
Server00 ポート 0	2	HFC00 Did***** Lu0000 *****（“*” は任意の英数字）
Server01 ポート 0		HFC00 Did***** Lu0000 *****（“*” は任意の英数字）

システム BIOS の表示のうち、「HFC00」が HBA ポート番号（ここでは「00」）、「Lu0000」がターゲット LU の論理ドライブ番号（ここでは LUN0）となります。

…
補足

- 内蔵 DVD ドライブの次にシステム LU(正)を接続した Fibre Channel ボードのポートからブートするよう設定します。
- システム LU (正) のポートが故障した場合、システム BIOS においてシステム LU (副) のポートがシステム LU (正) と同じブート順位に自動で設定されます。

(2) ブート順位の設定手順

システム BIOS のセットアップメニューからブートデバイスのブート順位を変更します。

詳細については『ユーザーズガイド ～ BIOS 編～』をご参照ください。

2.5 OS のインストール

外付けディスクアレイ装置のシステム LU に OS をインストールします。

Windows の場合、システム装置に添付される『Hitachi Server Navigator』DVD を使用してインストールします。

詳細については『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される『Hitachi Server Navigator OS セットアップガイド』をご参照ください。

RHEL や VMware の場合、サポートサービス「日立サポート 360」で提供されるマニュアルをご参照ください。



OS をインストールする際、システム装置からシステム LU へのアクセスパスが複数ある場合、インストールをすることはできません。このため、システム装置からは OS をインストールする LU のみアクセスできる状態でインストールしてください。



外付けディスクアレイ装置のポート番号「0B」、「1B」は、パス障害などに備えた冗長パス（システム LU（副））用です。これらシステム LU（副）に関する作業は、OS およびパス 2 重化ソフトウェアのインストール後に行います。

2.6 パス 2 重化ソフトウェアのインストール

OS のセットアップ完了後にパス 2 重化ソフトウェアをインストールします。
インストール手順および設定手順の詳細については、各ソフトウェアのマニュアルをご参照ください。

パス 2 重化ソフトウェアのインストール完了後、システム LU (副) の設定を行います。[「2.3.4 LU のアクセス設定 \(LU マッピング\)」 P.15](#) および [「2.4.1 Fibre Channel ボードの設定」 P.17](#) を参照し設定を行ってください。

索引

■ O

OS のインストール 19

■ S

SAN ブート

概要 2

環境構築 12

構成条件 5

制限 9

■ あ

安全にお使いいただくために

一般的な安全上の注意事項 x

装置の損害を防ぐための注意 xii

本マニュアル内の警告表示 xiv

安全に関する注意事項 ix

■ い

インストール

OS 19

パス 2 重化ソフトウェア 20

■ き

規制・対策

高調波電流規格：JIS C 61000-3-2 適合品 iii

雑音耐力 iv

電源の瞬時電圧低下対策 iii

電波障害自主規制 iii

輸出規制 iv

■ し

システム装置

信頼性 iii

設定 17

重要なお知らせ iii

商標 ii

■ そ

外付けディスクアレイ装置

接続 13

設定 15

■ は

廃棄・譲渡時のデータ消去 v

パス 2 重化ソフトウェアのインストール 20

著作権 ii

■ ま

マニュアルの表記

オペレーティングシステムの略称 vii

システム装置 vi

日立アドバンスサーバ HA8000 シリーズ

ユーザズガイド
～ SAN ブート編～

HA8000/RS220-h LM2 HA8000/RS210-h LM2

2013 年 9 月～モデル

初 版 2013 年 9 月

無断転載を禁止します。

 **株式会社 日立製作所**
ITプラットフォーム事業本部

〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1番地

<http://www.hitachi.co.jp>

R2EAM21700-1